Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Tel: +421 2/6925 3102, fax: +421 2/6925 3180
www.vysokoskolacidopraxe.sk, vysokoskolacidopraxe@cvtisr.sk

SPRÁVA

o vzdelávaní v podnikovej praxi

Táto správa sa predkladá za obdobie **od: 7.8.2014**	**do: 31.8.2014**
ŠTUDENT	
Meno a priezvisko: **Bc. Lukáš Hamrák**	**Kód ponuky**:0079-1
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach	**Vzdelávanie v podnikovej praxi sa realizuje v podniku : EMBRACO SLOVAKIA s.r.o.**
Správa študenta *(v krátkosti popíšte, ako prebiehalo vzdelávanie v podmienkach podnikovej praxe v sledovanom období, získané, príp. rozvinuté kompetencie, skúsenosti, nedostatky...)* **: Zoznámenie sa z fyzikálnym laboratóriom, základnými geometrickými požiadavkami v laboratóriu metrológie. Návšteva nástrojárne podniku a práce v tribologickom laboratóriu.**	

LEKTOR Z PODNIKU	
Meno a priezvisko: **Ing. Miroslav Belák**	**Podnik: EMBRACO SLOVAKIA s.r.o.**
Schválenie správy *(uveďte v krátkosti posúdenie správy študenta vyššie, príp. priebeh vzdelávania v sledovanom období a svojim podpisom potvrďte jej schválenie)* **:** ŠTUDENT PRÉSIEL TRÉNINGUM KDE VIDEL AKO PREBIEHA V PRAXI METROLOGICKÉ MERANIE.	
Dátum schválenia: 13. 8. 2014	**Podpis:**

LEKTOR-PEDAGÓG Z VYSOKEJ ŠKOLY	
Meno a priezvisko: **Doc. Ing. Janette Brezinová, PhD.**	**VŠ: Technická univerzita v Košiciach**

Národný projekt **„Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti"**
ITMS kód projektu 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Centrum vedecko-technických informácií SR, Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4

Operačný program VZDELÁVANIE
VYSOKOŠKOLÁCIDOPRAXE
Európska únia
Európsky sociálny fond

Schválenie správy *(uveďte v krátkosti posúdenie správy študenta vyššie, príp. priebeh vzdelávania v sledovanom období a svojim podpisom potvrďte jej schválenie)* **:** V rámci konzultácií boli prejednané metódy merania geometrických charakteristík strojných súčiastok.	
Dátum schválenia: 27.8.2014	**Podpis:**